集成电路专业夏令营 部分高校重要报名节点参考

(小红书博主: 呜呜)

	文档说明							
	文档内容参考 2024 年全国保研夏令营的情况,为个人手工							
1	收集,大部分内容没有问题,可能部分信息因收集原因略							
1	有出入,另外本文档只收集了部分典型的热度比较高的学							
	校,并不能做到面面俱到							
	本文档仅供参考,主要帮助大家了解不同学校的大致情况,							
2	为免费文档,如果你从别的地方付费获得,那你一定被坑							
	了							
3	文档制作者: 小红书博主呜呜, 如需获取更多集成电路专							
3	业相关保研信息,可以关注小红书博主							
	请勿将该文档下载后,直接或者二次修改进行商业用途,							
4	本文档仅供交流学习使用,中华人民共和国著作权法:							
'	https://www.gov.cn/guoqing/2021-							
	10/29/content_5647633.htm							
	本文档已经设置好书签跳转链接,你可以直接点击超链接							
5	跳转目标高校信息,同时你也可以直接点击网址超链接跳							
	转到目标高校学院官方网站							

目录

清	华大	学集	長成日	包路	学院	• • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	••••	••••	• • • • •	• • • • • •	••••	3
清	华大	学深	ミ圳目	国际	研究	生1	院…	• • • • •		• • • • •	• • • • •	• • • • •			• • • • • •	• • • •	4
北	京大	学集	[成日	电路	学院	• • •	• • • • •	• • • • •		• • • • •	• • • • •	••••	••••				6
北	京大	学信	息.	工程	学院	• • •		• • • • •		• • • • •	• • • • •					••••	7
复	旦大	学微	电-	子学	院…	• • • •		• • • • •		• • • • •	• • • •				• • • • • •	• • • •	8
复	旦大	学信	 息利	斗学	与工	程	学院			• • • • •	• • • •				• • • • • •	• • • •	9
浙	江大	学集	長成 日	电路	学院	• • •		• • • • •		• • • • •	• • • •				• • • • • •	1	0
浙	江大	学信	息上	与电	子工	程	学院			· · · ·	• • • • •	• • • • •	••••		• • • • • •	1	1
上	海交	通大	で学り	电子	信息	与	电气	工利	呈学	院.	· · · · ·				• • • • • •	1	2

清华大学集成电路学院

	T						
重要 网址	官网	h	https://www.ime.tsinghua.edu.cn/index.htm				
	报名通知	https:/	https://www.ime.tsinghua.edu.cn/info/1086/1885.htm				
1247	报名网址		https://xlyl	om.yjszsfw.com			
	通知时间		2024 年	三 5 月 17 日			
		7	已始时间	截止时间			
重要	报名时间	2024 年	5月20日10:00	2024年6月10日24:00			
)时间 节点	活动时间		6月下旬(7月上旬)左右			
12 12	入营名单位	\ \: 介时间	2024	4年6月24日左右			
	优秀营员么	公布时间	2024	4年7月9日左右			
	1	报名表	(系统在线填写报	名信息)			
	2	身份证法	身份证扫描件(需在有效期内)				
	3	正面免冠白底照片(按系统要求提交)					
	4	成绩单扫	成绩单扫描件(需加盖教务部门公章)				
	5	教务部门出具的成绩排名证明扫描件(需签字盖章)					
材料	6	学生证扫描件					
清单	7	奖惩情况材料扫描件(如有)					
	8	外语水平证书扫描件					
	9	学术成果材料扫描件(如有)					
	10	个人陈边	È				
	M. W.		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	两位与申请专业相关的副教授			
	11			家的在线填写推荐信,清华本			
	清化 + 学 #		言推荐信) 『亜在线博写老师	的联系方式和邮箱,通过邮箱			
<i>–</i>		• • • • • • • • •	7 安任线填写老师 8 老师对接好	时为为人人口里的相,超过明相			
备注				向的, 所以建议根据自身情况			
	进行选择						

清华大学深圳国际研究生院

	함찞		httpg://	ag tainghua adu an/				
新西	官网	1 44 //		gs.tsinghua.edu.cn/				
重要 网址	报名通知	nttps://w	https://www.sigs.tsinghua.edu.cn/2024/0524/c120a9457 age.htm					
	报名网址		https://xlyb	om.yjszsfw.com/				
	通知时间		2024 年	三 5 月 24 日				
	也有时间	走	己始时间	截止时间				
重要 时间	报名时间	2024 年	5月25日9:00	2024年6月16日17:00				
节点	活动时间		2024年7	月1日至3日				
''''	入营名单位	公布时间	20)24年6月28日				
	优秀营员公	公布时间	202	24年7月15日前				
	1	申请表(在线填写)					
	2	有效身份证明(二代居民身份证)						
	3	在学证明	引(学生证)					
	4	本人简历						
材料				背景、从事过的研究工作、专				
清单	5	业选择动机、匹配分析、攻读研究生阶段的学习计划、						
/H +		研究计划和职业规划等(千字以内)						
	6	外语水平	产证明					
	7		的各科成绩单与 校或院系教务部	前5学期的年级总评成绩排名门公章)				
	0			复印件(学术类相关奖项),能				
	8		学术水平的学术					
	清华深圳集	長成电路不	需要推荐信,这	一点不同于本部集成电路学院				
备注	外地营员发	放住宿礼	贴 150 元/人/晚					
H / L			, , =	推免时候仍然可以再次报名,				
	此时再次进	上行面试会	比较有优势,二	次面试会有一定的加分				

北京大学软件与微电子学院

	官网		https://www	w.ss.pku.edu.cn/	
重要 网址	报名通知	https://w	ww.ss.pku.edu.cn/	admission/admnotice/4574.html	
	报名网址		https://admis	ssion.pku.edu.cn/	
	通知时间		2024 年	三 5 月 31 日	
	也夕叶词	走	已始时间	截止时间	
重要	报名时间	2024	年 5 月 31 日	2024年6月12日16:00	
时间	活动时间		2024年7	月5日至7日	
节点	入营名单位	公布时间	24 日前提交文	日发布初审通过,需要6月 献阅读报告,再次审核,6月 日发布入营信息	
	优秀营员么	介时间	20)24年7月12日	
	1	夏令营申	夏令营申请表		
	2	个人陈进	之(报名系统下载填写,本人签字)		
	3	本科前 5 院系教务		件(非复印件,须有学校或者	
材料	4	有效的英	英语水平证明复印	件	
清单	5	发表的学术文章及获奖证书复印件			
	6	其他证明 工作成果		身学术水平的出版物、原创性	
	7	职称专家		统下载;由2位副教授及以上 笔签字。推荐信须密封并由推)	
备注	清华的推荐	信形式是	最为特殊的	,要求专家骑缝签字,北大和	
	帅远形式需	5 安 例 师 孙	2复筛,也是比较	竹外的	

北京大学集成电路学院

	官网		https://ic.pku	.edu.cn/index.htm		
重要 网址	报名通知	https://ic	https://ic.pku.edu.cn//rcpy/yjszs/adaf04020bfb49b7951e 6515d76a58.htm			
	报名网址		https://admi	ssion.pku.edu.cn/		
	通知时间		2024 年	三 5 月 17 日		
	也有时间	走	记始时间	截止时间		
重要	报名时间	2024	年 5 月 17 日	2024年6月10日24:00		
时间 节点	活动时间		2024年6)	月 27 日至 29 日		
I - MK	入营名单位	公布时间	20	024年6月18日		
	优秀营员公	公布时间	2024年7月3日			
	1	北京大学	2024 年全国优多	2024年全国优秀大学生夏令营申请表		
	2	个人陈述	杜1份			
++***	3	授及以上	专家推荐信 2 封(从报名系统中下载模板): 均授及以上职称相关专业专家分别推荐,推荐信领由推荐专家在封口骑缝处签字			
材料 清单	4	本科阶段	包含所修全部课	程的正式成绩单		
78-1-	5	英语水平件)	7证明(官方认证	的含二维码的纸质成绩单复印		
	6	声明 (梼	莫板见附件)			
	7	A	、学术水平、有代 2证书复印件或相	表性的学术论文首页复印件, 关证明		
夕注	报名条件卡	英语四级	(≥525 分或英语;	六级≥450分或雅思≥6.5分		
田江	推荐信需要	专家骑缝	签字,并且利用	EMS邮寄到学校		
备注	. 	英语四级	(≥525 分或英语;	六级≥450 分或雅思≥6.5 分		

北京大学信息工程学院

- T	官网		https://www.ece.pku.edu.cn/				
重要网址	报名通知	http	https://www.ece.pku.edu.cn/info/1027/2770.htm				
lv/J+IT	报名网址	1	nttps://admission.p	oku.edu.cn/applications/			
	通知时间		2024 年	三 5 月 16 日			
	报名时间	走	记始时间	截止时间			
重要时间	拟石凹	2024	年 5 月 16 日	2024年6月24日12:00			
节点	活动时间		2024年7	月8日至11日			
	入营名单位	介时间	20	024年7月4日			
	优秀营员公	介时间	20)24年7月14日			
	1	北京大学	北京大学 2024 年全国优秀大学生夏令营申请表 1 份				
	2	北京大学	北京大学 2024 年全国优秀大学生夏令营个人陈述 1				
材料	3	授及以上	宗推荐信 2 封(模板从报名系统中下载): 均需副教 及以上职称专家分别推荐(若无法获得专家签字版, 「先不提供专家推荐信)				
清单	4	本科阶段	本科阶段包含所修全部课程的正式成绩单原件				
	5	本科阶段	本科阶段前两年半成绩排名				
	6	英语水平	英语水平证明 (成绩单)				
	7	其他证明材料(如获奖证书;各类证书;代表性学文、出版物或原创性工作成果等)					
	此学院位于	一深圳,和	7清华深圳比较近				
备注	报名条件卡	英语四级	(≥525 分或英语;	六级≥450分或雅思≥6.5分			
	不仅需要网	上报名,	还需要邮箱提交	材料			

复旦大学微电子学院

* #	官网		https://sme	e.fudan.edu.cn/		
重要 网址	报名通知	https://s	https://sme.fudan.edu.cn/3f/5f/c29363a671583/page.h			
h, J SIII	报名网址		https://gsas.ft	udan.edu.cn/logon		
	通知时间		2024 출	年5月7日		
	报名时间	走	已始时间	截止时间		
重要 时间	拟石的问	2024 年	5月10日10:00	2024年5月31日17:00		
刊间 节点	活动时间		2024年7	月2日至3日		
	入营名单位	公布时间	2024年6月24日			
	优秀营员公	冷布时间 2024年7月8日左右				
	1	免冠照片	1			
	2	本科阶段	设成绩单, 前两年	半总评成绩排名		
材料 清单	3	外语水平	外语水平证明			
/ 	4	获奖证书	获奖证书和学术科研成果			
	5	诚信考核	该承诺书			
				系统比较普适,后面很多学校		
夕计	都是用这个	系统,所	「以可以先用这个	系统练练手		
备注	复旦大学夏	「令营只能	 我名一个学院			
	复旦大学夏	「令营报名	;结束很早,但是	入营结果出的很慢		

复旦大学信息科学与工程学院

	官网		http://www	.it.fudan.edu.cn/		
重要	报名通知	h	http://www.it.fudan.edu.cn/Data/View/4616			
网址	报名网址		-	udan.edu.cn/logon		
	通知时间		1 0	手5月8日		
	1= 4-13-	—————————————————————————————————————	已始时间	截止时间		
重要	报名时间	2024 年	5月10日10:00	2024年5月31日17:00		
时间 节点	活动时间	2	2024年7月8日起	起,不同专业不太一样		
19711	入营名单位	心布时间	2024年6月18日			
	优秀营员公	公布时间	2024年7月15日左右			
	1	免冠照片	Ī			
1-Lakal	2	本科阶段成绩单,前两年半总评成绩排名				
│ 材料 │ 清单	3	外语水平证明				
/ / +	4	获奖证书	获奖证书和学术科研成果			
	5	诚信考核	该承诺书			
	不仅需要系	不仅需要系统报名,也需要邮件发送 pdf 到指定的邮箱				
备注	复旦大学夏	【令营只能	2报名一个学院			
	复旦大学夏	令营报名	;结束很早,但是	入营结果出的很慢		

浙江大学集成电路学院

		1				
€ #	官网		https://ic.zju	.edu.cn/main.htm		
重要 网址	报名通知	https://ic	https://ic.zju.edu.cn/2024/0529/c54023a2924723/page.htm			
IA.1 STF	报名网址	h	nttps://yjsy.zju.edu	.cn/grsinfo/zs/user/login		
	通知时间		2024 年	三 5 月 29 日		
	也有时间	ţ	已始时间	截止时间		
重要	报名时间	2024	年 5 月 29 日	2024年6月17日		
时间 节点	活动时间		2024年7	月4日至6日		
1- /	入营名单位	公布时间	20	024年6月28日		
	优秀营员公	公布时间	2024年7月10日左右			
	1	本科成绩单和本专业年级排名(注明专业总人数和排				
	1	名)各1份,须加盖教务处或院系公章				
材料	2	个人简历	J .			
清单	3	英语水平	证明材料 (意向	直博生必须提供)		
	4	其他证明 书等)	月材料(如已发表	论文首页、各类获奖或资格证		
	浙大集成电	1路学院夏	[令营包住宿,两	人间		
	在 2023 年之前夏令营不算是铁 offer, 2024 年进行了改革, 分出来					
	了:优秀营员、卓越营员,需要签订协议直接算是 offer					
备注	分为制造所	f、设计所	f和前沿所,需要	选择报名的系所,分开筛选		
				60 分以上或 TOEFL80 分以上		
	或雅思 5.5					
	浙大夏令营	也是只能	色填报一个学院			

浙江大学信息与电子工程学院

官网		http://www.isee.zju.edu.cn/			
报名通知	http://wv	http://www.isee.zju.edu.cn/2024/0710/c21123a2944972 ge.htm			
报名网址	h	nttps://yjsy.zju.edu	.cn/grsinfo/zs/user/login		
通知时间		2024 年	三 5 月 17 日		
也有时间	走	已始时间	截止时间		
加	2024	年 5 月 17 日	2024年6月15日		
活动时间		2024年7	月6日至8日		
入营名单位	介时间		2024年6月底		
优秀营员么	介时间	2024年7月12日左右			
1	本科成绩单和本专业年级排名(注明专业总人数和排				
	名)各1	份,须加盖教务	处或院系公章		
2	个人简质	Ī			
3	英语水平	英语水平证明材料			
4		引材料(如已发表	论文首页、各类获奖或资格证		
	书等)				
		官博士学位的同学	不要报名参加本次夏令营(也		
就是招收直博学生)					
要求国家英	语六级水	《平考试 480 分及	以上(460分~480分之间,在		
其他方面有	「突出表现	1的,也可予以考/	虑)或有较好的 TOEFL(80 及		
分以上)或	雅思 (5.	5 分及以上) 成绩	责		
提供食宿,	但是交通	1费自理			
	报报通报通报名名分优分五五五元是五五五<	报名通知 http://www 报名网址	报名通知http://www.isee.zju.edu.cn/g报名网址https://yjsy.zju.edu通知时间2024 年报名时间起始时间2024 年 5 月 17 日2024 年 7活动时间2024 年 7入营名单公布时间2024 年 7优秀营员公布时间2024 年 71本科成绩单和本专业年约名)各 1 份,须加盖教务名)各 1 份,须加盖教务名)各 1 份,须加盖教务名,等高水平证明材料2个人简历3英语水平证明材料(如已发表书等)提示没有下决心攻读博士学位的同学		

上海交通大学电子信息与电气工程学院

重要						
例址 报名通知 https://www.seiee.sjtu.edu.cn/yjspy_zsgz_bszs/10188.html 重要 时间 节点 报名时间 2024年5月23日 材料 清单 1 起始时间 2024年6月20日 材料 清单 1 中请表文未下载(签名部分手写) 材料 清单 1 中请表文未下载(签名部分手写) 2 本科成绩单(需加盖所在学校或学院教务部门公章) 2 本科成绩单(需加盖所在学校或学院教务部门公章) 4 英语 CET6 或新 TOEFL 或 IELTS 成绩单 5 身份证和学生证 6 其他材料(如获奖证书、发表论文、科研成果等) 集成电路专业为数不多的需要进行笔试的学校 通常 集成电路专业为数不多的需要进行笔试的学校 通常 集成电路专业为数不多的需要进行笔试的学校 通常 集成电路专业为数不多的需要进行笔试的学校 通常 集成电路专业为数不多的需要进行笔试的学校 通常 集成电路专业为数不多的需要延迟毕业的,保7年毕业,	手 西	官网		https://www.	seiee.sjtu.edu.cn/	
材料 清单 #A A 网址 https://ga.sjtu.edu.cn/zsgl/xlygl/default.aspx 重要 时间 节点 报名时间 起始时间 起始时间 在2024年5月24日 2024年7月11日至12日 材料 清单 1 申请表文末下载(签名部分手写) 2 本科成绩单(需加盖所在学校或学院教务部门公章) 2 本科成绩单(需加盖所在学校或学院教务部门公章) 2 本科成绩单(需加盖所在学校或学院教务部门公章) 4 英语 CET6 或新 TOEFL 或 IELTS 成绩单 5 身份证和学生证 6 其他材料(如获奖证书、发表论文、科研成果等) 集成电路专业为数不多的需要进行笔试的学校 通常认为交大电院的直博一般默认是需要延迟毕业的,保7年毕业,		报名通知	https://w	ww.seiee.sjtu.edu.	cn/yjspy_zsgz_bszs/10188.html	
担名时间		报名网址	h [.]	ttps://ga.sjtu.edu.c	n/zsgl/xlygl/default.aspx	
重要时间 节点2024年5月24日2024年6月20日活动时间2024年7月11日至12日入营名单公布时间2024年7月2日优秀营员公布时间2024年7月中下旬1申请表文末下载(签名部分手写)2本科成绩单(需加盖所在学校或学院教务部门公章)3本科前三学年(或前五学期)学习成绩专业排名证明(需加盖所在学校或学院教务部门公章)4英语 CET6 或新 TOEFL 或 IELTS 成绩单5身份证和学生证6其他材料(如获奖证书、发表论文、科研成果等)集成电路专业为数不多的需要进行笔试的学校通常认为交大电院的直博一般默认是需要延迟毕业的,保7年毕业,		通知时间		2024 年	三 5 月 23 日	
2024年5月24日 2024年6月20日		也有时间	走	已始时间	截止时间	
节点 活动时间 2024 年 7 月 11 日至 12 日 入营名单公布时间 2024 年 7 月 2 日 优秀营员公布时间 2024 年 7 月中下旬 1 申请表文末下载(签名部分手写) 2 本科成绩单(需加盖所在学校或学院教务部门公章) 3 本科前三学年(或前五学期)学习成绩专业排名证明(需加盖所在学校或学院教务部门公章) 4 英语 CET6 或新 TOEFL 或 IELTS 成绩单 5 身份证和学生证 6 其他材料(如获奖证书、发表论文、科研成果等) 集成电路专业为数不多的需要进行笔试的学校 通常认为交大电院的直博一般默认是需要延迟毕业的,保 7 年毕业,		报名时间	2024	年 5 月 24 日	2024年6月20日	
入营名单公布时间 2024年7月2日 优秀营员公布时间 2024年7月中下旬 申请表文末下载(签名部分手写) 本科成绩单(需加盖所在学校或学院教务部门公章) 本科前三学年(或前五学期)学习成绩专业排名证明(需加盖所在学校或学院教务部门公章) 4 英语 CET6 或新 TOEFL 或 IELTS 成绩单 5 身份证和学生证 6 其他材料(如获奖证书、发表论文、科研成果等) 集成电路专业为数不多的需要进行笔试的学校 個常认为交大电院的直博一般默认是需要延迟毕业的,保7年毕业,		活动时间		2024年7)	月 11 日至 12 日	
1	1- ///	入营名单位	公布时间	20	024年7月2日	
材料清单 2 本科成绩单(需加盖所在学校或学院教务部门公章) 3 本科前三学年(或前五学期)学习成绩专业排名证明(需加盖所在学校或学院教务部门公章) 4 英语 CET6 或新 TOEFL 或 IELTS 成绩单 5 身份证和学生证 6 其他材料(如获奖证书、发表论文、科研成果等) 集成电路专业为数不多的需要进行笔试的学校通常认为交大电院的直博一般默认是需要延迟毕业的,保7年毕业,		优秀营员么	公布时间	2024年7月中下旬		
材料 清单 3 本科前三学年(或前五学期)学习成绩专业排名证明(需加盖所在学校或学院教务部门公章) 4 英语 CET6 或新 TOEFL 或 IELTS 成绩单 5 身份证和学生证 6 其他材料(如获奖证书、发表论文、科研成果等) 备注 集成电路专业为数不多的需要进行笔试的学校 通常认为交大电院的直博一般默认是需要延迟毕业的,保7年毕业,		1	申请表文	文末下载 (签名部分手写)		
材料 清单 3 加盖所在学校或学院教务部门公章) 4 英语 CET6 或新 TOEFL 或 IELTS 成绩单 5 身份证和学生证 6 其他材料(如获奖证书、发表论文、科研成果等) 集成电路专业为数不多的需要进行笔试的学校 通常认为交大电院的直博一般默认是需要延迟毕业的,保7年毕业,		2	本科成绩	责单 (需加盖所在学校或学院教务部门公章)		
清单 加盖所在学校或学院教务部门公草) 4 英语 CET6 或新 TOEFL 或 IELTS 成绩单 5 身份证和学生证 6 其他材料(如获奖证书、发表论文、科研成果等) 集成电路专业为数不多的需要进行笔试的学校 通常认为交大电院的直博一般默认是需要延迟毕业的,保7年毕业,	太大米沙	3				
4 英语 CET6 或新 TOEFL 或 IELTS 成绩里 5 身份证和学生证 6 其他材料(如获奖证书、发表论文、科研成果等) 集成电路专业为数不多的需要进行笔试的学校 通常认为交大电院的直博一般默认是需要延迟毕业的,保7年毕业,			加盖所在学校或学院教务部门公章)			
6 其他材料(如获奖证书、发表论文、科研成果等) 集成电路专业为数不多的需要进行笔试的学校 通常认为交大电院的直博一般默认是需要延迟毕业的,保7年毕业,	1 7 平	4	英语 CE'	T6 或新 TOEFL 耳	戈 IELTS 成绩单	
集成电路专业为数不多的需要进行笔试的学校 备注 通常认为交大电院的直博一般默认是需要延迟毕业的,保7年毕业,		5	身份证利	7学生证		
备注 通常认为交大电院的直博一般默认是需要延迟毕业的,保7年毕业,		6	其他材料(如获奖证书、发表论文、科研成果等)			
		集成电路专	业为数不	多的需要进行笔	试的学校	
争取6年毕业	备注			1直博一般默认是	需要延迟毕业的,保7年毕业,	
		争取6年毕	= 业		•	

(未完待续,后续更新)